



達能科技公布 2016 年上半年業績報告

2016 年 8 月 2 日，桃園訊 — 達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」或「本公司」，股票代碼：3686)於 8 月 2 日公布經由會計師核閱之 2016 年第二季財務報告。

重點摘要

- 2016 第二季營收為 4.67 億，上半年累計營收為新台幣 9.19 億元，上半年營收較去年同期成長 26%。
- 第二季稅後淨損新台幣 0.72 億元，上半年累計淨損 1.44 億，上半年每股稅後淨損為新台幣 0.41 元，較去年同期淨損 0.84 元大幅改善。
- 負債比率為 8.5%，流動比率及速動比率則分別為 400% 及 334%，顯示公司整體財務結構持續維持穩健紮實。

經營層報告

由於 2016 年上半年的中國市場需求火熱，併網量達到 20GW 以上，足足是 2015 年上半年 7.73GW 的三倍，因此台灣電池廠及矽晶片廠普遍受惠於這一波強勁裝機熱潮，期間本公司高效及特高效多晶矽晶片產品的市場價格與需求皆維持高檔，使營收能維持逐月成長，營運之淨現金流入持續擴大，因此使公司整體營運狀況與財務呈現出極為穩定的健康狀態。

展望下半年，雖然中國市況在上半年的搶裝熱潮後呈現降溫的趨勢，致使電池片及矽晶片需求與價格相繼走跌，研調機構及業者普遍預估第三季將是中國產業階段性調整的淡季，但在中國當地光伏行業內部人士預估全年併網量仍上看 30GW，以及印度等新興市場的需求支持下，市況可望在第四季會著逐漸回溫。而從中長期產業趨勢來看，在各國政策的支持及提升轉換效率的相關技術，以及降低切片作為上，使多晶矽產品達到明顯的提效降本效益，因此多晶產品在市占率的優勢應可持續維持。

公司將秉持目前穩健的財務結構，除持續致力於提升生產技術及開發更高品質之矽晶片，以及繼續努力降低生產成本外，將隨市況變化隨時調整公司的生產策略，以因應短期的淡季波動，同時就產業更新技術的導入進行評估，以便在景氣回溫及供需關係轉變時，可迅速調整產能並滿足客戶之需求。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q2'16	Q1'16	Q2'15	QoQ	YoY
營業收入	467	452	372	3%	26%
營業成本	(524)	(505)	(525)	4%	0%
營業成本-LCM	3	8	18	-63%	-83%
營業毛利	(54)	(45)	(135)	20%	-60%
毛利(毛損)率	-11%	-10%	-36%	11%	-69%
營業費用	(22)	(20)	(20)	10%	10%
營業淨利(損)	(76)	(65)	(155)	17%	-51%
營業淨利(淨損)率	-16%	-14%	-41%	14%	-61%
稅前淨利(損)	(72)	(70)	(154)	3%	-53%
稅前淨利(淨損)率	-15%	-16%	-41%	-1%	-63%
稅後淨利(損)	(72)	(72)	(157)	0%	-54%
淨利(淨損)率	-15%	-16%	-42%	-6%	-64%
本期綜合(損)益總額	(72)	(72)	(157)	0%	-54%
綜合(損)益率	-15%	-16%	-42%	-6%	-64%
EBITDA	67	68	(20)	(1)	87
EBIT	(71)	(70)	(153)	(1)	82
EPS(NT\$)	(0.21)	(0.21)	(0.45)	0.00	0.25

- 2016年上半年在中國搶裝熱潮的帶動下，多晶矽晶片需求與價格維持在高檔，因此公司第二季之營收較去年同期大幅成長26%，毛利率及稅後淨損皆較去年同期大幅改善。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q2'16	Q1'16	Q2'15	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,009	970	926	4%	9%
應收帳款及票據	137	136	171	1%	-20%
存貨	188	158	165	19%	14%
不動產、廠房及設備	2,975	3,105	3,340	-4%	-11%
短期借款	50	75	115	-33%	-57%
長期借款	45	40	104	13%	-57%
負債總額	395	394	470	0%	-16%
股東權益	4,262	4,334	4,718	-2%	-10%
總資產	4,657	4,729	5,188	-2%	-10%

- 2016年第二季底之現金及約當現金在營運持續改善下，營運活動之淨現金持續流入，營運資金持續增加，期末之負債比率為8.5%，流動比率及速動比率則分別為400%及334%，整體財務結構持續穩健紮實。

三、營運分析

單位：%	Q2'16	Q1'16	Q2'15
營業毛利率	-11% *	-10% *	-36% *
稅後淨利率	-15% *	-16% *	-42% *
總資產報酬率	-3.0%	-1.5%	-5.4%
股東權益報酬率	-3.3%	-1.6%	-6.0%
負債比率	8.5%	8.3%	9.1%
流動比率	400%	375%	356%
速動比率	334%	318%	306%
應收帳款週轉率(次)	12.63	12.46	8.36
平均收現天數(天)	29	29	44
存貨週轉率(次)	11.35	12.07	11.43
平均銷貨天數(天)	33	31	32

*單季數字

- 上半季公司營運狀況持續大幅改善，償債能力及經營指標皆呈現在極為健康之狀態。

四、現金流

單位:新台幣百萬元	Q2'16	Q1'16	Q2'15	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	65	87	(66)	(22)	131
本期稅前淨利(損)	(72)	(70)	(154)	(2)	82
折舊及攤提費用	138	138	133	0	5
其他	(1)	19	(45)	(20)	44
				0	0
投資活動之淨現金流出	(6)	(1)	(18)	(5)	12
購置固定資產	(6)	(2)	(18)	(4)	12
其他金融資產增加	0	1	0	(1)	0
				0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	(20)	(19)	28	(1)	(48)
銀行借款	(20)	(19)	28	(1)	(48)
現金增資	0	0	0	0	0
				0	0
本期現金及約當現金增加(減少)	39	67	(56)	(28)	95
期初現金及約當現金餘額	970	903	982	67	(12)
期末現金及約當現金餘額	1,009	970	926	39	83

- 2016年第二季營運之淨現金持續產生淨流入，較去年同期呈現明顯之改善，使得公司營運資金水位持續維持在穩定且低風險之狀態下。

五、產能進程

(MW)	2010	2011	2012	2016Q2
Plant I	120	120	120	120
Plant II	90	210	210	210
Plant III				(-)
TOTAL	210	330	330	330

- 截至 2016 年第二季底，晶片總產能仍維持在 330MW，未來將視市場需求與人力招募狀況，調整並提升產能利用率，並依市況考量三廠產能到位時程。

聯絡人

代理發言人: 吳育宜 財務長

pr@danentech.com

電話：+88634738788

傳真：+88634738368

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶片製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能高效多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶片產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有三座晶片製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技高效矽晶片產品已為多數國際級太陽能電池大廠所肯定，未來期以優異品質、成本競爭力及客製化服務，繼續為台灣太陽能矽晶片專業製造之領導廠商。